# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-216732

(43) Date of publication of application: 24.09.1987

(51)Int.CI.

B29C 65/48 B29D 9/00 B32B 15/08 CO8J 5/12

(21)Application number: 61-061573

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

19.03.1986

(72)Inventor: IIJIMA TOSHIYUKI

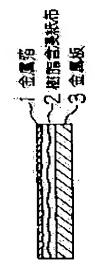
MIZUNO YUTAKA

# (54) PREPARATION OF METAL COMPOSITE LAMINATE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a metal composite laminate with heat dissipation and good adhesive property between the layers by overlaying a metal foil on a surface of a metal plate finished in a specific treatment with a resin or a resin composition as an interlayer and by heating and pressing them.

CONSTITUTION: A heat-treatment or a mechanical treatment and a coupling agent treatment as well as carried out on a surface of a metal plate 3. Thereafter, a metal foil 1 is overlaid on the surface with a resin or a resin composition as an interlayer and heated and pressed to obtain a laminate. The metal plate 3 consisting of aluminum, iron, copper, tin or so on, or their alloys or composite materials of different kinds of the metals and so on is treated under heating at 200° C to the m.p. -3° C in order to remove organic impurity, so that a thin and clean oxide layer can be produced. It is desirable to use a silane coupling agent, a titanium coupling agent, or so on for a coupling treatment. As



regards the resin, heat-curable resins such as vinyl chloride, methacryl, styrol, polyimide resins, etc. or a combination of more than two kinds of the heat-curable resin to the base material, or a resin itself should be used.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

### ⑮ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-216732

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内塾理番号		❸公開	昭和62年(1	987) 9月24日
B 29 C 65/48 B 29 D 9/00		7365-4F 6660-4F				
B 32 B 15/08 C 08 J 5/12		K-2121-4F 7258-4F	審査請求	未請求	発明の数 1	(全3頁)

匈発明の名称 金属複合積層体の製造方法

②特 頤 昭61-61573

砂発 明 者 飯 島 利 行 下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下館工場

内

⑫発 明 者 水 野 裕 下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下館工場

内

⑪出 願 人 日立化成工業株式会社

弁理士 廣 類

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

au on sie

1. 発明の名称

**30代 理·人** 

金属複合積階体の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 金属板表面を熱処理または破板的処理し、 さらにカップリング剤処理を施したのち、樹脂または樹脂組成物を介して金属剤と裏ね合わせ加熱加圧することを特徴とする金属设合 機層体の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、各層間の密滑性が良い放熱性金貨複合積層体の製造方法に関する。

(従来の技術)

従来、電気絶縁基板用の金属複合積層体は、 金属板の表面処理を工夫して樹脂絶録層との接 着を強化しているものが多い。その表面処理は、 陽穏酸化、アルカリ処理などの化学的方法或る いはサンドブラスト等の機械的方法が行われて いる。

#### (発明が解決しようとする問題点)

以上の従来技術においては、接着力が不十分であったり、処理方法によっては工程が複雑でコスト高となり、或るいは表面のコントロールが困難な処理方法もあり、総括して実用的処理方法が無い現状にある。

(間離点を解決するための手段)

本発明により 層間 接着が優れた金属複合積層体を得た。本発明の製旨は、金属板表面を熱処理または機械的処理し、さらにカップリング剤処理を施したのち、樹脂または樹脂組成物を介して金属箔と重ね合わせ加熱加圧して積層体を得る方法である。

金属板は、アルミニウム、鉄、銅、ニッケル、 亜鉛、銀、端等またはそれらの台金、異種金属 の複合体等を用いても良い。熱処理は、金属に よっても異なるが、好ましくは200℃から融 点一3℃までの温度で処理する。処理は、乾燥 般、電気炉又はガスパーナーの直火等を用いて 行なっても良く、装面の有根不純物等を除去し、

薄く清浄な鮫化皮膜を生成してやれば良い。 又、 接滑力の必要に応じてカップリング剤の処理を 行なう。カップリング剤は好ましくはシランカ ップリング削テタンカップリング削等、単化好 ましくは次の様なものを用いる。 ピニルトリク ロルシラン、ピニルトリス (βメトキシエトキ シ)シラン、ピニルトリエトキシシラン、ビニ ルトリメトキシシラン、 アーメタクリロキシブ ロピルトリメトキシシラン、βー(3.4 エポキ シシクロヘキシル ) エテルトリメトキシシラン、 **アーグリンドキシブロビルトリメトキシシラン、**  $N-\beta$  ( T  $\in$  J x  $\in$  L x x  $\in$  L x リメトキシシラン、N-B(アミノエチル)ァ ーアミノブロピルメテルジメトキシシラン、ァ ーアミノブロピルトリメトキシシラン、アーメ ルカプトプロピルトリメトキシシラン、 ャーク ロロプロピルトリメトキシシラン等の他イソブ ロピルトリイソステアロイルテタネート、イソ プロピルトリドデシルペンゼンスルホニルチタ オート、イソプロピルトリス(ジオクテルバイ

粉末等を用いることができる。また、金属酸化物等の充填剤を混合して用いることができる。前記の袋面処理金属板、樹脂組成物及び鋼箔、アルミ箔等の金属箔と構成し、加熱加圧して積層一体化する。また、金属箔或いは前配投の砂理金属面(片面または両面)に前配樹脂及び砂脂組成物を予め接滑造布等した後、その接着面を合わせて加熱加圧し積層一体化することができる。

#### 実施例1

厚さ1.0 mのアルミニウム板(JIS-1050)を650での電気炉に入れ10分間熱処理した。次にポリイミト樹脂を50 mm 厚のガラスクロスに含要させ、加熱、半硬化させ樹脂含量布(ブリブレグ)を得た。上配処理アルミ板と35 mm 厚の片面粗化網箱との間にブリブレグを介して構成し、常法に従がい加熱、加圧して積層体を得た。

#### 奥府例2

突施例1と同じ無処理アルミ板を選気炉から

ホスフェート)テタネート、テトライソプロ ピルピス(ジオクテルホスファイト)テタネー ト、テトラオクチルビス(ジトリデシルホスフ ァイト)テタネート、テトラ(2,2ージアリル オキシメテルー 1 ープチル ) ピス ( ジートリデ シル ) ホスファイトテタネート、ピス ( ジオク テルパイロホスフェート)オキシアセテートテ タネート、ビス(ジオクチルパイロホスフェー ト)エテレンテタネート等で処理する。樹脂と しては、塩化ビニル、メタクリル、スチロール、 ポリアミド、ポリエチレン、ファ素徴脂、ポリ プロピレン、ポリアセタール、ポリカーポネー ト等の熱可塑性樹脂とフェノール、ユリア、メ ラミン、ポリウレタン、不飽和ポリエステル、 シリコーン、エポキシ、ジアリルフタレート、 ポリイミド等の熱硬化性樹脂及びその2種以上 を組合わせた樹脂を用いる。これらの樹脂を久 なる基材と組合わせるか又は樹脂のみで用いる。 基材として好ましくはセルロース、ガラス繊維、 炭素根維、ポリアミド橄維等の総布、不破布、

取り出し、100℃付近まで冷却されたところへ1.0 wt %のシランカップリング別(Nーフェニルー TーTミノブロビルトリメトキシシラン;信越化学 K B M ー 5 7 3 )をスプレーにて均一に盗布し、そのまま放置し乾燥させた。実施例1と同じプリプレグを用いて35 μm 厚の片面租化鍋箔と常法に従がい加熱、加圧して横層体を得た。

#### 比較例 1

厚さ 1.0 mmのアルミニウム板の表面をロールブランで機械的に粗化し処理表面とした。次にポリイミド樹脂を 5 0 μm 厚のガラスクロスに含度させ、加熱・半硬化させブリブレグを得た。上記研暦アルミと 3 5 μm 厚の片面粗化鍋箔との間にブリブレグを介して構成し常法に従がい加熱・加圧して横層体を得た。

#### 比較例 2

比較例1と同じく侵機研磨したアルミ板に、
1.0 wt % のシランカップリング剤(信題化学 製KBM-573)処理液に投資させた後、1

# 特開昭62-216732(3)

20℃で10分間乾燥した。比較例1と同じプ 4. 図面の簡単な説明 リプレグと鍋箔を用い、常法にしたがって加熱 第1凶は本発明に於ける樹脂含憂布を用いた 加圧して積層体を得た。

(発明の効果)

. 1

条件	<b>奥施例 1</b>	実施例 2	突施例 1	比較例 2
300℃ハンダフロート 耐熱時間〔秒〕(100角)	100	180 以上	- 90	180 以上

表面処理の接着力への効果をハンダ耐熱時間 により測定した。その結果を表1に示す。実施 例1による熱処理は比較例1による機械的処理 と同等の結果を得た。熟処理は破械的研磨に比 べて、設備及び効率の点で有利であることが期 待される。さらに、熱処域にカップリング剤処 理を加えた場合、 実施例2の結果によって明ら かなように比較例2の微絨的研遊にカップリン グ削射期を加えた処理と同程度の接着力を得る ことができる。しかも、前述のように熟処理工 程の有利性を十分に期待できる。

金属複合積層体の断面図であり、金属板を熟処 理及びカップリング剤処理を施した後、片面に 樹脂含設布を介して金腐箔と横層したものであ る。 第2 図は金属板の両面に積層した場合の断 面図である。

1 …… 金属箔、2 …… 樹脂含浸紙布、

3 ..... 金旗板。

代理人弁理士 廣 瀬



